ITRI Industrial Technology Research Institute | RISE-A

台湾の工業技術研究院（ITRI）による
特別講演・交流イベント

台湾ITRIが提供する技術と共同試作プラットフォーム

～先端半導体パッケージングの研究開発・試作をどう加速するか～

Fan-Out Packaging Service Platform



イベント概要

AI半導体を支える先端パッケージング技術の動向や、研究開発・試作コストの低減につながるオープンイノベーションの先進事例を学べるイベントです。
今回は、台湾の工業技術研究院（ITRI）を招き、ファンアウト・パッケージング技術や、製造設備・工程の共同利用によって企業や大学の技術開発を支援する「ウェハレベルパッケージング共同試作サービス」をご紹介いただきます。
また、今後の3D IC異種チップ集積技術への展開についても解説いただきます。
講演後には、参加者同士の情報交換や新たな連携機会の創出に向けたネットワーキングも予定しています。
半導体技術はもちろん、新規事業創出、研究開発、オープンイノベーション、台湾との技術連携にご関心のある皆様は、ぜひご参加ください！

こんな方におすすめ

- AI半導体や次世代半導体技術・先端パッケージング技術にご興味のある方
- スタートアップ、大学・研究機関
- 台湾の半導体産業やITRIとの技術連携・協業に関心のある方

登壇者



Wei-Lan Chiu, Ph.D.
台湾工業技術研究院（ITRI）
Heterogeneous Integration Technology & Intelligent System Division
マネージャー／Manager

日時
2026.12.8（火）
17:00～19:00
（開場 16:30～）

場所
RISE GATE NIHONBASHI

定員
100名

言語
台湾華語
（同時通訳）

お申込みはこちら ›

皆さまのご参加をお待ちしています

背景画像はイメージです

台湾の工業技術研究院（ITRI）による
特別講演・交流イベント

台湾ITRIが提供する技術と共同試作プラットフォーム

～先端半導体パッケージングの研究開発・試作をどう加速するか～

Fan-Out Packaging Service Platform

イベント概要

AI半導体を支える先端パッケージング技術の動向や、研究開発・試作コストの低減につながるオープンイノベーションの先進事例を学べるイベントです。
今回は、台湾の工業技術研究院（ITRI）を招き、ファンアウト・パッケージング技術や、製造設備・工程の共同利用によって企業や大学の技術開発を支援する「ウェハレベルパッケージング共同試作サービス」をご紹介いただきます。
また、今後の3D IC異種チップ集積技術への展開についても解説いただきます。
講演後には、参加者同士の情報交換や新たな連携機会の創出に向けたネットワーキングも予定しています。
半導体技術はもちろん、新規事業創出、研究開発、オープンイノベーション、台湾との技術連携にご関心のある皆様は、ぜひご参加ください！

タイムテーブル / Agenda

16:30～	開場・受付開始 Doors Open / Registration
17:00～17:05	開会のご挨拶 Opening Remarks
17:05～17:35	講演「Fan-Out Packaging Service Platform」 Presentation: Fan-Out Packaging Service Platform
17:35～17:55	質疑応答 Q&A Session
17:55～18:00	開会のご挨拶 Closing Remarks
18:00～19:00	ネットワーキング（交流会） Networking Session (In-person)

こんな方におすすめ

- AI半導体や次世代半導体技術・先端パッケージング技術にご興味のある方
- スタートアップ、大学・研究機関
- 台湾の半導体産業やITRIとの技術連携・協業に関心のある方

登壇者



Wei-Lan Chiu, Ph.D.
台湾工業技術研究院（ITRI）
Heterogeneous Integration Technology & Intelligent System Division
マネージャー／Manager

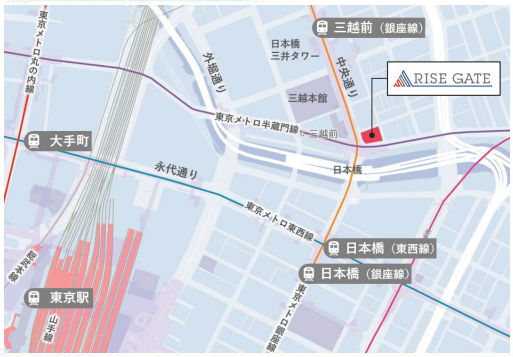
日時
2026.12.8（火）
17:00～19:00
（開場 16:30～）

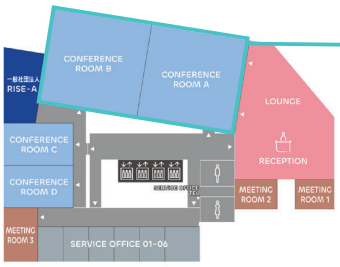
場所
RISE GATE NIHONBASHI

定員
100名

言語
台湾華語
（同時通訳）

アクセス





RISE GATE NIHONBASHI
103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目7-1 スルガビル7階
東京メトロ「三越前駅」から徒歩1分、JR東京駅から徒歩12分

